

# SD103AWS/BWS/CWS

Rev.H Apr.-2018

## 描述 / Descriptions

SOD-323 塑封封装 肖特基二极管。  
Schottky Diode in a SOD-323 Plastic Package.

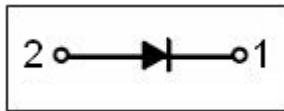
## 特征 / Features

低正向压降，可忽略的反向恢复时间。无卤产品。  
Low positive pressure drop, can ignore the reverse recovery time. HF Product.

## 用途 / Applications

肖特基二极管。  
Schottky diode.

## 内部等效电路 / Equivalent Circuit



## 引脚排列 / Pinning



PIN1:Cathode      PIN2:Anode

## 放大及印章代码 / h<sub>FE</sub> Classifications & Marking

Model	SD103AWS	SD103BWS	SD103CWS
Marking	HS4	HS5	HS6

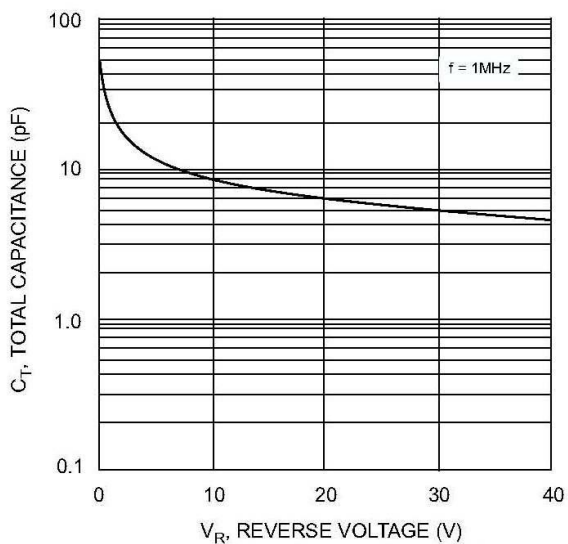
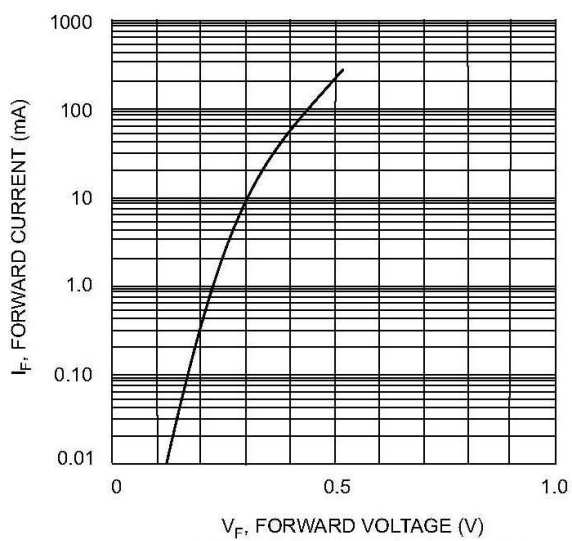
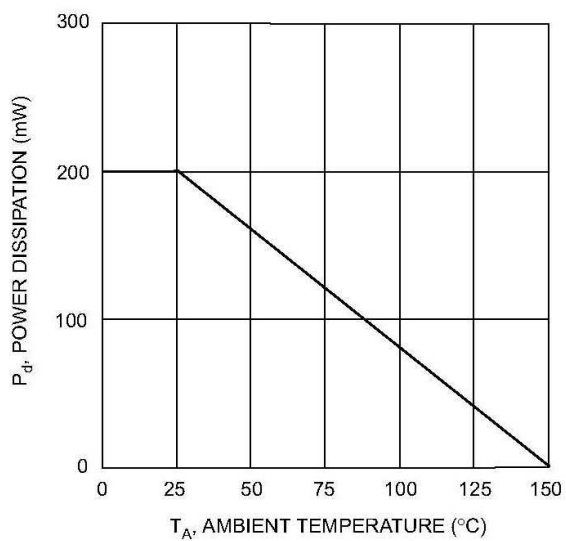
**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating			单位 Unit
		SD103AWS	SD103BWS	SD103CWS	
Peak Repetitive Reverse Voltage , Working Peak Reverse Voltage DC Reverse Voltage	$V_{RRM}$ $V_{RWM}$ $V_R$	40	30	20	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	28	21	14	V
Non-Repetitive Peak Forward Current	$I_{FM}$	350			mA
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current	$I_{FSM}$	1.5			A
Power Dissipation	$P_D$	200			mW
Typical Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	625			°C/W
Junction and Storage Temperature Range	$T_J, T_{stg}$	-65~125			°C

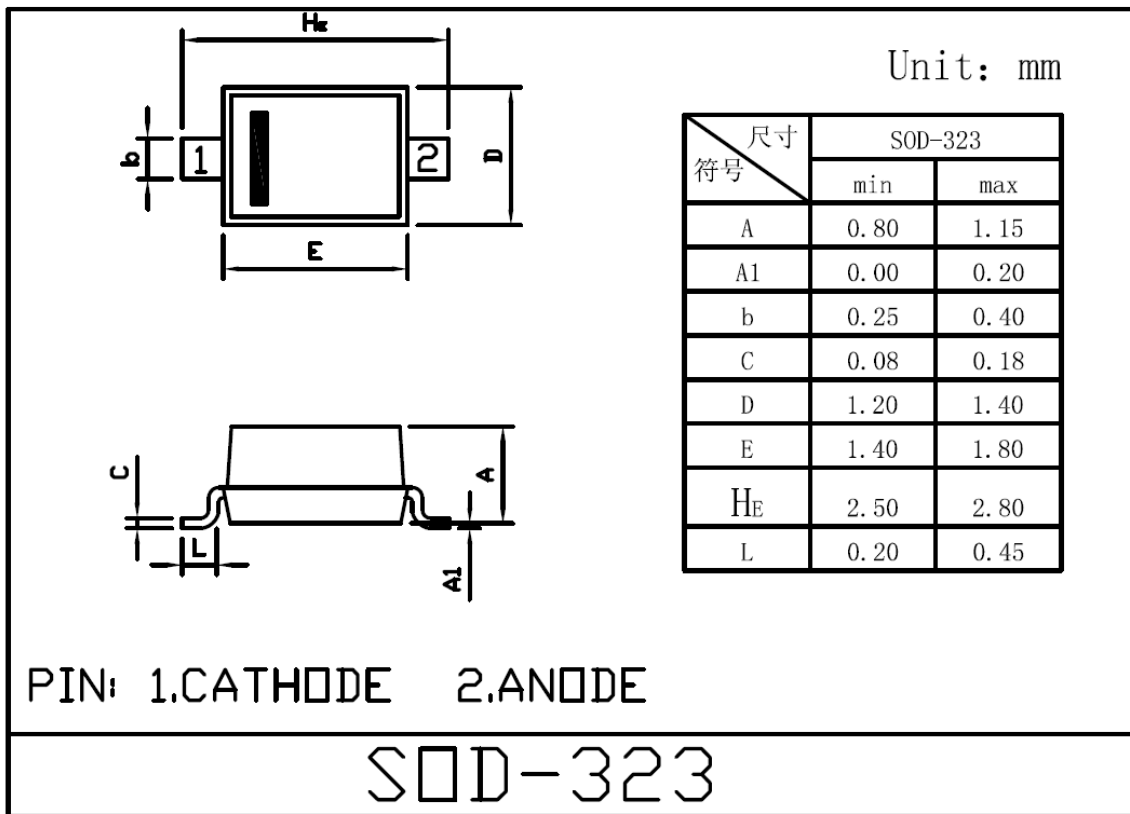
**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	数值 Rating			单位 Unit	
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max		
Reverse Breakdown Voltage	$V_{(BR)}$	$I_R=10\mu A$	VR			V	
Forward Voltage Drop	$V_{FM}$	$I_F=20mA$			0.37	V	
		$I_F=200mA$			0.6		
Instantaneous Reverse Current	SD103AWS	$I_{RM}$			5.0	uA	
	SD103BWS						$V_R=30V$
	SD103CWS						$V_R=20V$
Reverse Recovery Time	$t_{rr}$	$I_F=I_R=200mA$ $I_{rr}=0.1 \times I_R$ $R_L=100\Omega$		10		ns	
Total Capacitance	$C_T$	$V_R=0V$ $f=1.0MHz$		50		pF	

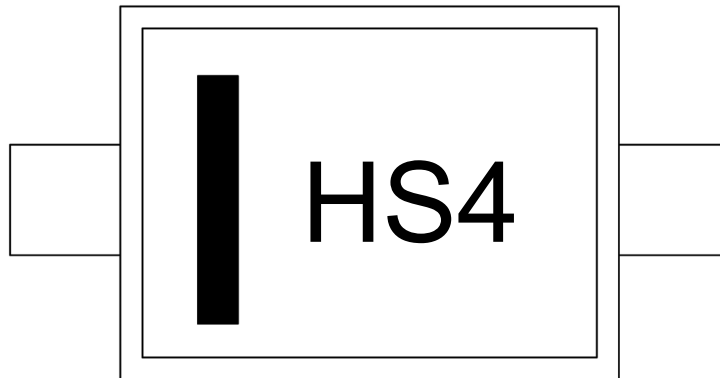
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions



印章说明 / Marking Instructions



说明：

H： 为公司代码

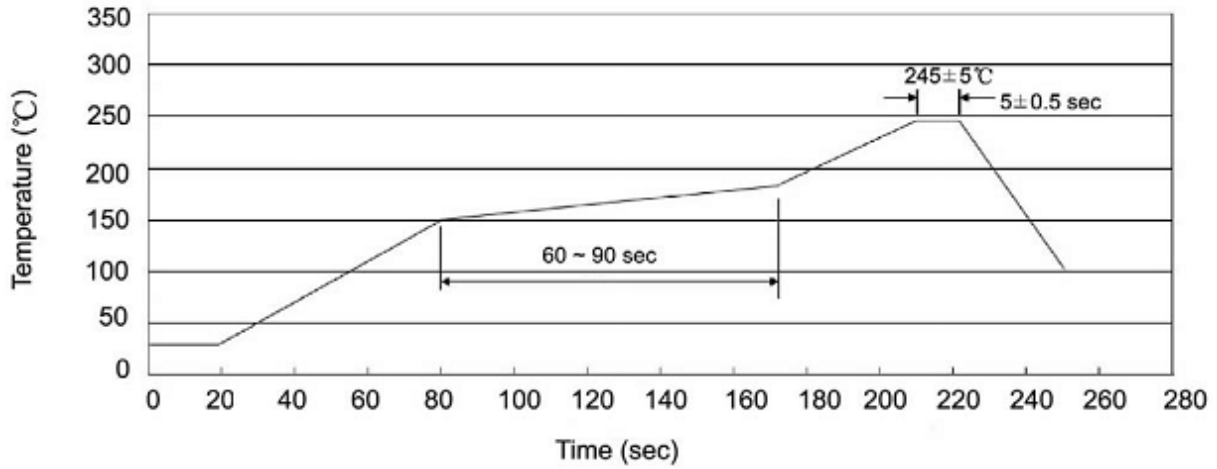
S4： 为型号代码

Note:

H: Company Code.

S4: Product Type.

**回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)**



说明：

- 1、预热温度 150 ~ 180°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOD-323	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

**使用说明 / Notices**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Schottky Diodes & Rectifiers](#) category:*

*Click to view products by [Blue Rocket](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[MA4E2039](#) [MA4E2508M-1112](#) [MBR10100CT-BP](#) [MBR1545CT](#) [MMBD301M3T5G](#) [GS1JE-TP](#) [RB160M-50TR](#) [BAS 3010S-02LRH E6327](#)  
[BAT 54-02LRH E6327](#) [NSR05F40QNXT5G](#) [NSVR05F40NXT5G](#) [NTE555](#) [JANS1N6640](#) [SB07-03C-TB-H](#) [SB1003M3-TL-W](#)  
[SBAT54CWT1G](#) [SBM30-03-TR-E](#) [SK310-T](#) [SK33A-TP](#) [SK34B-TP](#) [SS3003CH-TL-E](#) [PDS3100Q-7](#) [GA01SHT18](#) [CRS10I30A\(TE85L,QM](#)  
[MA4E2501L-1290](#) [MBRB30H30CT-1G](#) [BAS 70-02L E6327](#) [DMJ3940-000](#) [SB007-03C-TB-E](#) [SB10015M-TL-E](#) [SB1003M3-TL-E](#) [SK32A-](#)  
[TP](#) [SK33B-TP](#) [SK35A-TP](#) [SK38B-LTP](#) [SK38B-TP](#) [NRVBM120LT1G](#) [NTE505](#) [NTSB30U100CT-1G](#) [VS-6CWQ10FNHM3](#)  
[CRG04\(T5L,TEMQ\)](#) [ACDBA1100LR-HF](#) [ACDBA1200-HF](#) [ACDBA140-HF](#) [ACDBA2100-HF](#) [ACDBA240-HF](#) [ACDBA3100-HF](#)  
[CDBQC0530L-HF](#) [BAT54-13-F](#) [ACDBA340-HF](#)